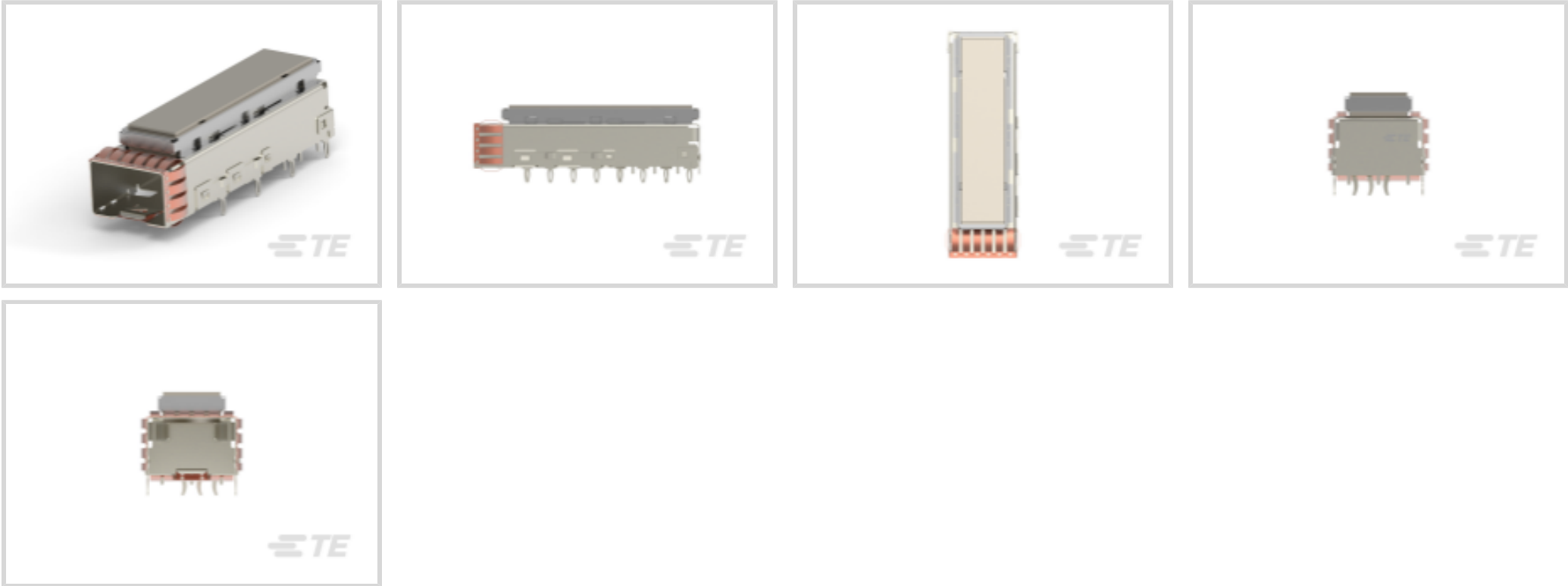




TE 内部编号 2358986-1
SFP+, Cage Assembly, 14.25mm [.56in] Centerline, Power & Signal,
Operating Temperature Range -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Data Rate
(Max) 32 Gb/s
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



外形尺寸: SFP+
插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件
中心线（间距）: 14.25 mm [.56 in]
可密封: 否
电路应用: 电源和信号

产品特性

产品类型特性

笼子类型	1x1
包括热附件类型	散热桥
外形尺寸	SFP+
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	否

结构特性

位数	20
端口数量	1
端口矩阵配置	1 x 1

电气特征

数据速率（最大值）	32 Gb/s
-----------	---------

主体特性

散热器表面涂层	无电镀镍
	.157 in



接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

壳体特性

中心线（间距）	14.25 mm[.56 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	热增强型
电路应用	电源和信号

其他

包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2367090-1
ASSY SEATING TOOL



TE 产品编号 1761394-1
DUST COVER, SFP, GANGED & STACKED

客户还购买了



TE 产品编号2354935-1
CAGE ASSEMBLY, 1X4, QSFP28, TB



TE 产品编号 1888968-1
Cage Assy PCI Hsink QSFP Behind Bezel



TE 产品编号 1888968-2
Cage Assy SAN Hsink QSFP Behind Bezel



TE 产品编号 2007464-1
SFP+ 1x1 Cage Assy, PF, with Heatsink



TE 产品编号 1658391-2
SFP CAGE&PT ASSY PRESS FIT 2X1



TE 产品编号 2-292175-4
CT BOX HDR V SMT 4P O/TAPE BLA



TE 产品编号 2065657-1
zd Plus, 4 pair, receptacle assy



TE 产品编号 2007625-1
1x4 QSFP Kit Assy Bhnd Bzl, PCI



TE 产品编号 1734037-5
Champ 050 series, 50pos, Au over PdNi



TE 产品编号 2132186-2
EMI Gasket, QSFP/XFP 1x1

文档

SFP+ 1x1 Cage Assembly, Thermal Bridge

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2358986-1_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2358986-1_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2358986-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Thermal Bridge Technology Flyer \(CN\)](#)

[Thermal Bridge Technology Flyer](#)

英文版本

应用规格

英文版本